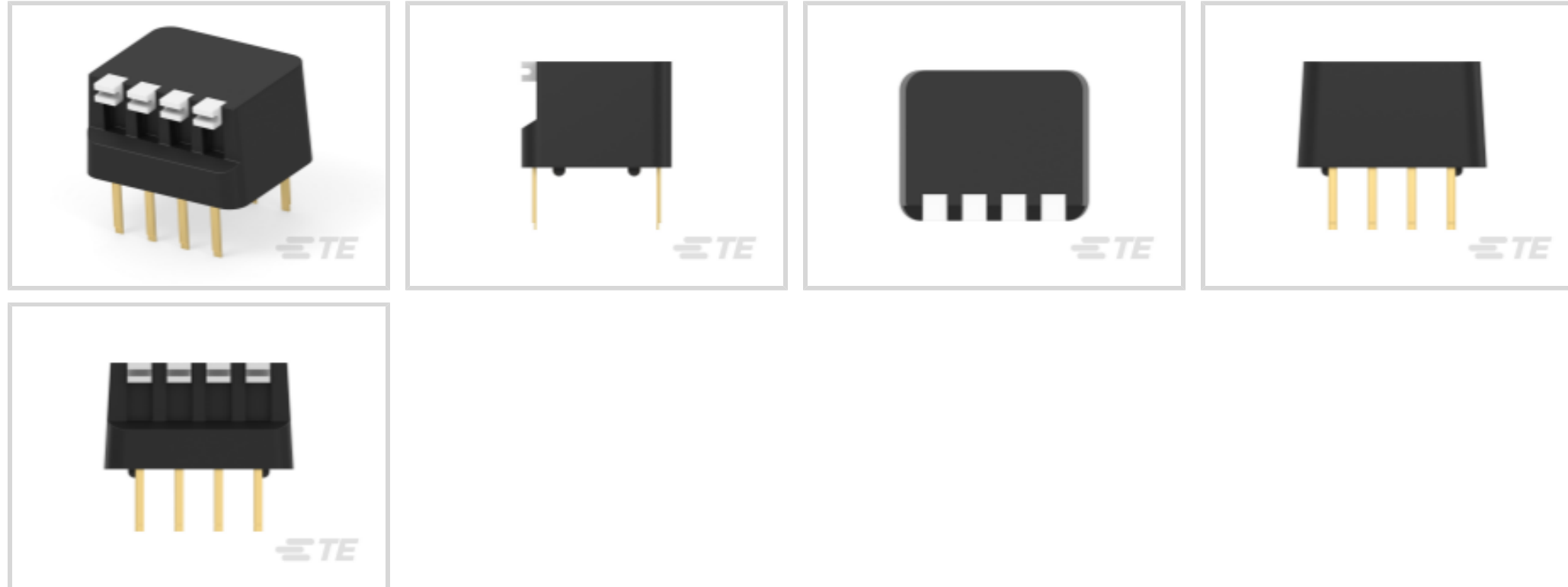




开关 &gt; DIP 和 SIP 开关



开关端子电镀材料: 金

外壳颜色: 黑色

外壳材料: 聚酯 GF

密封装置: 是

开关数量: 4

## 产品特性

### 产品类型特性

密封装置	是
DIP 和 SIP 开关类型	DIP
致动器种类	钢琴 (侧致动)

### 结构特性

位数	4
开关数量	4
配置 (极掷)	单极 - 单掷

### 电气特征

工作电压	50 VDC
------	--------

### 主体特性

密封方法	可剥离透明保护密封件
产品方向	垂直
外壳颜色	黑色
外壳材料	聚酯 GF

### 接触件特性

	30 μin
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
开关端子电镀材料	金
触点额定电流	1.5 A
端子基材	铜合金

### 端接特性

端接柱体和尾部长度	3.56 mm[.14 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

### 壳体特性

小尺寸	是
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]

### 尺寸

产品长度	12.19 mm[.48 in]
产品高度	7.36 mm[.29 in]

### 使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C
--------	--------------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装数量	25
封装方法	Tube

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月 (233) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

## 焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

## 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 该系列中的其他产品

## 客户还购买了



## 文档

## 产品图纸

SW,RA DIP 4P SEALED W/O # MARK

英文版本

## CAD 文件

3D PDF

3D

## 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-5435802-9\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

## 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-5435802-9\\_C.3d\\_igs.zip](#)



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-5435802-9\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

**3D PDF**

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_2-5435802-9\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_2-5435802-9\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_2-5435802-9\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**产品规格**

**应用规格**

英文版本

**使用说明书**

**使用说明书 (美国)**

英文版本